

ご挨拶



読者の皆様には日頃よりご愛読いただき、厚く御礼申し上げます。

当社グループ事業を取り巻く環境は総じて回復基調といえますが、再び世界的な経済不安を引き起しかねない欧州を震源とする金融危機など、依然として大きな不安要因を抱えた環境下にあることを認識せざるを得ません。

昨年、激変する事業環境に対して当社は新たに第5次中期経営計画“NV・S5”をスタートさせ、合理化と成長への取り組みを同時並行で着実に実行しております。R&D部門でも主力製品であるシール製品の充実と同時に成長市場に着目した研究開発に注力しています。シール事業領域では国内の高度な品質要求にこたえるべく品質の高度化を進めると共に安全意識の高まりによる非アスベスト化が進む海外市場向け製品の開発を強化しております。一方、今年度より従来の研究部と開発部を研究開発部として統合し研究開発成果の総合的な加速を図ると共に、EDLC用途などの成長市場を対象として機能膜や延伸PTFEを中心にノンシール事業領域での製品開発を強化しております。

当社はアライアンスによる技術シナジーも追求しております。メタルシールでのガーロック社との提携に加え、特殊PTFEチューブ等での米国ズース社との提携、電子基板材料等での韓国タコニック社との提携などを通してお客様のニーズに対応した製品の提供、開発を加速しております。

当社は企業理念である THE VALQUA WAY の実践を通してお客様に感動していただけるシールエンジニアリングカンパニーを目指し、一層の技術力強化に努めて参ります。本誌では当社の技術成果の一端をご紹介致します。当社をご理解いただく一助となれば幸いです。最後になりましたが、読者の皆様にはなお一層のお引き立てを賜りますようお願いいたします。

常務執行役員 CTO (最高技術責任者) 黒田 博之